

高分子加工技術研究会 第 69 回例会の参加募集

主 催：日本レオロジー学会 高分子加工技術研究会

日 時：2009 年 3 月 10 日（火）13：20～16：50

場 所：キャンパス・イノベーションセンター東京 多目的室 2
〒108-0023 東京都港区芝浦 3 - 3 - 6
（最寄駅）JR 山手線・京浜東北線 田町駅（徒歩 1 分）
都営三田線・浅草線三田駅（徒歩 5 分）

主題：自己修復性・自己組織化高分子材料

プログラム：

13：20 - 14：10

1. 「可逆反応を利用した高分子材料の機能化」

東京大学生産技術研究所 准教授 吉江尚子 氏

14：10 - 15：00

2. 「多核マイクロカプセルの調製と応用について」

信州大学繊維学部 教授 平井利博 氏

15：00 - 15：10 休 憩

15：10 - 16：00

3. 「スクラッチシールドの開発」

日産自動車株式会社テクニカルセンター 技術開発本部 主管 山本祥三 氏

16：00 - 16：50

4. 「ゾル - ゲル転移の臨界点近傍ゲルが示す自己修復性」

北陸先端科学技術大学マテリアルサイエンス研究科 准教授 山口政之 氏

参加費：2,000 円。高分子加工技術研究会の会員及び学生は無料。

（高分子加工技術研究会の年会費は 3,000 円です。この機会にご入会をお勧めします。）

申込方法：氏名・所属・連絡先住所を明記し、ハガキまたはメールにて、3 月 2 日（月）までに下記宛にお申込下さい。

高分子加工技術研究会会員の方は加工研会員と書き加えて下さい。

申 込 先：〒152-8552 東京都目黒区大岡山 2 12 1 S8 32

東京工業大学大学院 有機・高分子物質専攻 鞠谷研究室 竹川理恵

TEL：03-5734-2468，FAX：03-5734-2876

E-mail：takekawa.r.aa@m.titech.ac.jp